

SW 장학생

DAOU 다우기술과 함께 성장하는



지원대상

- 협약 대학교 SW 학과 재학생
 - 2-3학년 재학생, 평균성적 만점의75% 이상, 한국장학재단 6구간 이하
 - 2026년 하계 인턴프로그램 참가자 우선 선발

장학금액

- 학업보조금 300만원
 - 2학기(26년 9월-27년 2월) 간 매월 50만원 지급 (장학생 희망 시 최대 2학기 지원 가능)
 - 휴학 및 취업 시 지급 중단

접수기간

- 2026년 8월 18일(화) – 2026년 8월 25일(화)

신청방법

- (신청방법 대학별 작성)
 - (서류제출방법 대학별 작성)
 - 선발 절차: 서류 제출 → 화상면접 → 최종선발

제출서류

- 신청서 및 자기소개서, 성적증명서, 소득구간확인서류
 - 신청서 및 자기소개서: 첨부 서식 확인
 - 성적증명서: 접수기간 시작 이후 발급 서류
 - 소득구간확인서류: 한국장학재단 소득구간(분위) 통지서

관련문의

- 다우기술 인사팀 ☎ 070-8707-1428 / soyoungkim@daou.co.kr